

Leistungsstarkes Bottom-up-Glasinspektionssystem für die Prozesssteuerung in Glashärtungsanlagen



Merkmale

- Kompaktes Bottom-up-System für beschichtungsunabhängige Glas-Temperaturmessungen
- Hervorragende Auflösung von 955 Pixel bei einer maximalen Scanbreite von 3,4 m (bei 90 cm Abstand)
- Integrierte ultraschnelle Glasbrucherkennung kombiniert mit digital gesteuertem Linsenschutzsystem (DCLP)
- Keine Kühlung oder Luftspülung erforderlich
- Berechnung der Glasfläche
- Vormontiertes System zur einfachen Installation an Glasvorspannöfen

Spezifikation PI 450i G7

Optische Auflösung	382 x 288 Pixel
Detektor	FPA, ungekühlt (17 µm x 17 µm)
Spektralreich	7,9 µm
Temperaturbereiche	150 ... 900 °C, 200 ... 1500 °C
Visierbereich	0 ... 250 °C
Bildfrequenz	80 Hz / umschaltbar auf 27 Hz
Optiken (FOV)	80° x 54° FOV / f = 5.7 mm oder 53° x 38° FOV / f = 7.7 mm max. FOV: 96° / 955 Pixel pro Scanlinie ¹⁾ 3,4 m Scanbreite bei 90 cm Abstand
Thermische Empfindlichkeit (NETD) ²⁾	150 mK (bei T _{Obj} = 650 °C)
Systemgenauigkeit	±2 °C oder ±2 %, es gilt der jeweils größere Wert
PC Schnittstelle	USB 2.0 / USB zu GigE (PoE) Interface
Industrie-Prozess-Interface, (PIF)	2x 0 – 10 V Eingang, digitaler Eingang (max. 24 V), 3x 0/4 – 20 mA Ausgang, 3x Relais (0 – 30 V / 400 mA), Fail-Safe-Relais
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 – 80 %, nicht kondensierend
Gehäuse (Größe / Schutzklasse)	46 x 56 x 68 – 77 mm (abhängig von Objektiv + Fokusposition) / IP 67 (NEMA)
Gewicht	237 - 251 g (abhängig von Objektiv)
Vibration	IEC 60068-2-6 / -64
Schock	IEC 60068-2-27 (25 G und 50 G)

Spezifikation Glasbruchsensor CTlaser 4ML

Temperaturbereich	0 °C ... 500 °C
Spektralbereich	2,2 - 6 µm
Optische Auflösung (90 % Energie)	30:1
Systemgenauigkeit (bei T _{Umb} 23 ±5 °C)	± (0.3% T _{Mess} +2 °C)
Temperaturauf Auflösung (NETD)	120 mK
Erfassungszeit	90 µs (90 % Signal)
Einstellzeit	300 µs (90% Signal)
Emissionsgrad / Verstärkung (einstellbar über Programmier-tasten oder Software)	0,100 – 1,100
Schutzklasse	IP 65 (NEMA-4)
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 70 °C (Sensorkopf: 50 °C bei Laser AN) 0 °C ... 85 °C (Elektronik)
Vibration (Sensor)	IEC 60068-2-6 / -64
Schock (Sensor)	IEC 60068-2-27 (25 G und 50 G)
Gewicht	600 g (Sensorkopf) 420 g (Elektronik)

1) Mit 80°-Optik und Verwendung einer diagonalen Scanlinie; maximale Pixelzahl basierend auf zwei Kameras ohne Überlappung
 2) Messung der rauschäquivalenten Temperaturdifferenz (NETD) nach VDI 5585, Methode B; 650 °C Schwarzkörpertemperatur, Bildfrequenz 20 Hz gemittelt
 3) ε = 1, Einstellzeit 1 s
 4) Bei Zeitkonstante 1 ms und T_{Obj} = 50 °C
 5) Die Funktion der LCD-Anzeige kann bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C eingeschränkt sein

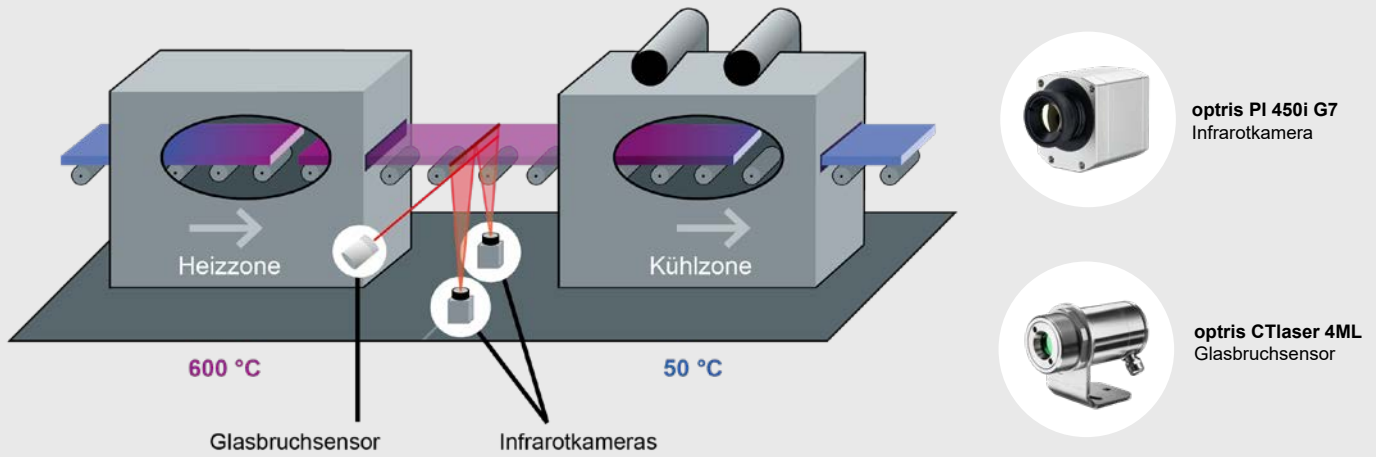
Lieferumfang Bottom Up GIS 450i G7

- 2x PI 450i G7 Infrarotkamera mit 80° oder 53° FOV
- 2x Industrie-Prozess-Interface (PIF)
- CTlaser 4ML Glasbruchsensor mit USB-Schnittstelle
- 2x DCLP Shutterssystem mit Montagewinkel für Infrarotkameras
- 2x USB Server Gigabit
- Schaltschrank mit Kabelset (10 m jeweils) und Steuereinheit
- Softwarepaket
- 100-230 V AC / 24 V DC Netzteil für die Erstinbetriebnahme

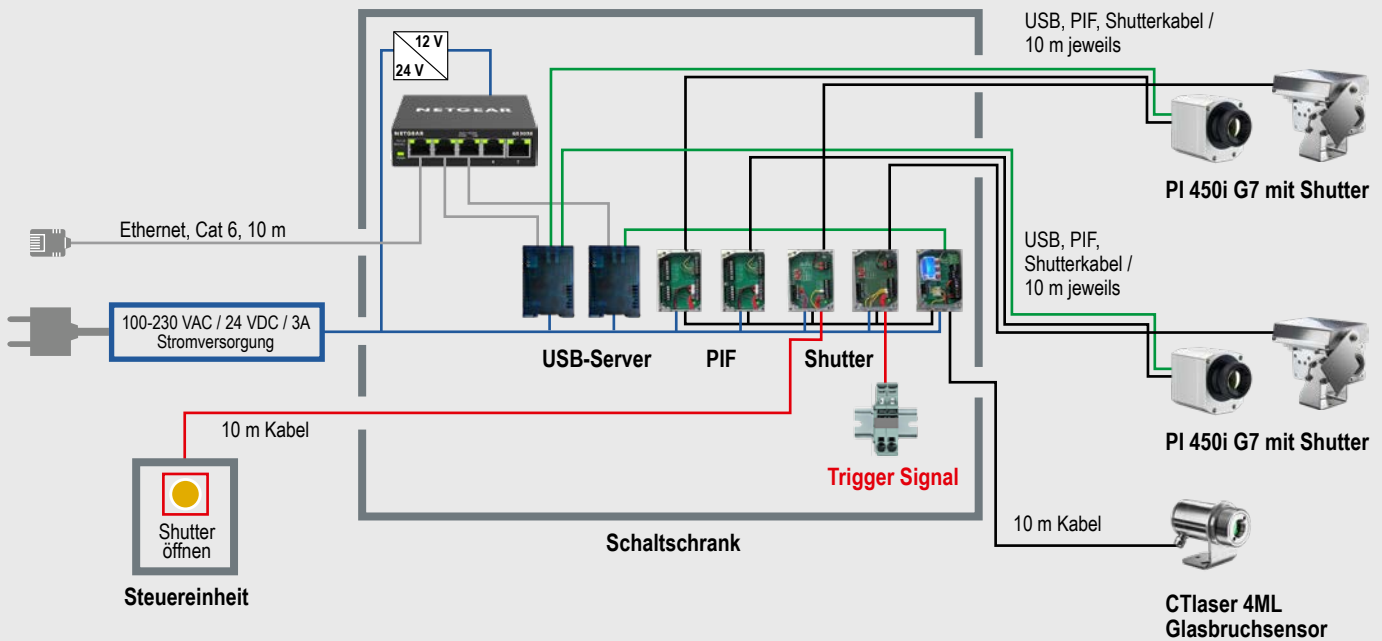


optris Bottom Up GIS 450i G7

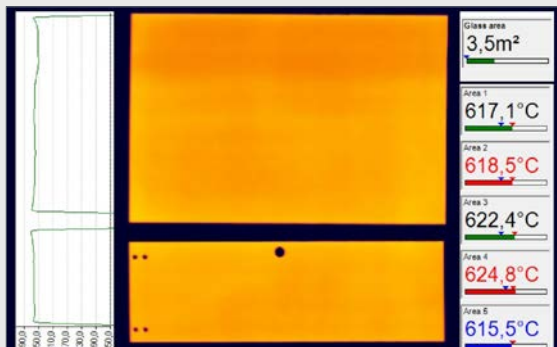
Messprinzip



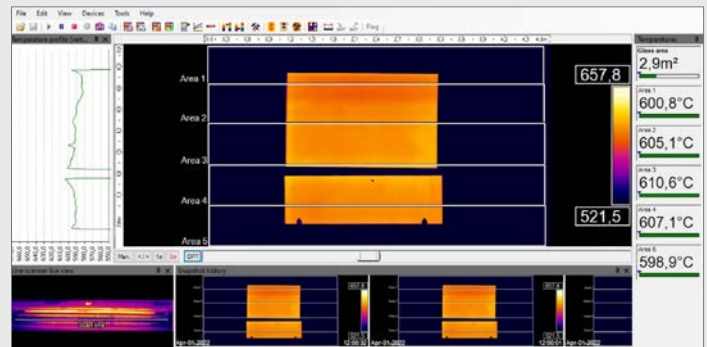
Systemüberblick Prozesssteuerung



Software PIX Connect



Die Software bietet eine hervorragende Bildqualität und vielfältige Analysefunktionen wie Profile, Messbereiche und Alarmanzeige.



Beispielhaftes Software-Layout mit Temperaturprofil, IR-Live-Ansicht, Schnappschuss-Historie, fünf Messzonen und Glasflächenberechnung